

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.
2	3.Mar.2003	51812	ADDED ITEMS, ETC	E.MURANO	H.TAKAHASHI		K.SATOU
3	12.Nov.2003	053717	ADDED ITEMS		H.TAKAHASHI	Y.YAHIRO	

TABLE 1 DIMENSION

DEVELOPMENT NO. 開発段階	NO. OF CONTACT 芯数	A	B	C	D	
△	○	20	7.2	8.7	10.6	16
△	○	30	11.2	12.7	14.6	20
△	○	40	15.2	16.7	18.6	24
△	○	50	19.2	20.7	22.6	28
△	○	60	23.2	24.7	26.6	32
△	○	70	27.2	28.7	30.6	36
△	○	80	31.2	32.7	34.6	40
△	○	100	39.2	40.7	42.6	48
△	○	120	47.2	48.7	50.6	56
△	○	140	55.2	56.7	58.6	64

○: DEVELOPED ×: DEVELOPMENT PROGRAM
 △: 開発済み ×: 開発予定

NOTE1. COPLANARITY: 0.1mm MAX.
 NOTE2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX15 OF KX14 (RECEPTACLE) + HEIGHT OF KX15 (PLUG)
 EX. : KX14-***K5, KX15-***K2 → 7mm=5+2
 NOTE3. PRODUCTION LOT NUMBER IS SHOWN AS INDICATED.

(E.X.) A2011E
 LEAD FREE
 LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
 MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY,
 OCT., 0, NOV., X, DEC., Y)
 YEAR (LAST DIGIT ONLY)
 MANUFACTURER CODE

注1. 端子の平均変は -0.1以下。
 注2. KX14 (レセプタクル) の数と、KX15 (プラグ) の数とを加えた値が
 平行基板間高さになります。
 注3. 図示の面に、ロット番号を表示する。

(例) A2011E
 月別ロット番号
 月表示: 1~9 (10月: 0, 11月: X, 12月: Y)
 年表示 (西暦年尾)
 製造コード

MATED CONDITION (REF.)
 嵌合状態図 (参考)

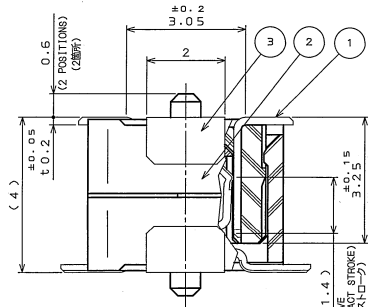
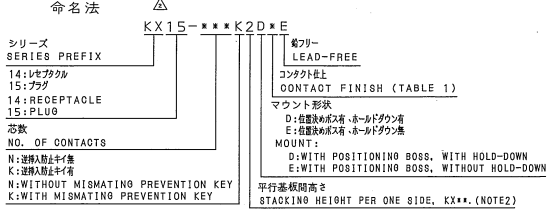


TABLE 1. CONTACT FINISH

FINISH 仕上記号	CONTACT AREA 接触部仕上	TERMINAL AREA 端子部仕上
NONE 無印	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni FAULT 100%以上	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni FAULT 70%以上
1	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni FAULT 100%以上	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
 適合基板寸法 (参考)

DESIGNATION
 命名法



3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)		
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS		UL94V-0 COLOR: BLACK
1	CONTACT	***	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-1401-*	第1版 (ORIGINAL DATE)	21.Oct.2002	名称 (TITLE)	Reference Only
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製造 CHK.	M.SASAKI	製造 APPD.	K.KAWASE
寸法 (DIMENSION)	±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度 (ANGLES)	×° ± ××° ±	承認 APPD.	T.MORINO
		重量 (WEIGHT)			

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
 COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DDF-0-212E (03.08)

JAE